

USPTO 将加速半导体相关专利审查

美国专利商标局 (USPTO) 为支持 2022 年芯片法案 (CHIPS Act), 启动了一项试点计划, 加快审查针对半导体制造的专利申请, 预计将有效缩短相关专利审查的时间。该试点针对某些非临时发明专利申请 (original utility nonprovisional applications), 要求在申请文件的提交日期或进入国家阶段的日期后 30 天内提交一份申请表, 且无需缴纳任何额外的费用。USPTO 将从 2023 年 12 月 1 日起接受申请, 直到 2024 年 12 月 2 日, 或者直到 USPTO 接受了 1000 份可授予的申请为止, 先到先得。申请人必须证明所主张的发明专注于并改善了半导体设备的制造, 且加快审查将对半导体制造行业产生积极影响。此外, 申请人必须使用 PTO/SB/467 表格 (其中包含请愿书和必要的证书) 申请参加该项目, 并以电子方式提交至 patentcenter.uspto.gov。

更多信息请见 www.uspto.gov/SemiconductorTechnology

摘自 akingump.com